Objektiv k bočnímu prohlížení BGA 90°, s malou optickou hlavou OP-006 560

Obj. číslo:	106000942
Dostupnost:	4 týdny



Popis

Objektiv k bočnímu prohlížení BGA 90°. Používá se ke kontrole pájených spojů na součástkách BGA, µBGA, CSP a lícních čipech. Optická hlava se dostane na plochu pouze 6 x 0,75 mm.

Obsah balení

Objektiv k bočnímu prohlížení BGA s malou optickou sondou.

Uživatelská příručka.